

(11) Publication number:

05048365

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 03209114

(51) Intl. Cl.: H03H 7/01 H01F 15/00 H01G 4/40

(22) Application date: 21.08.91

(30) Priority:

(43) Date of application

26.02.93

publication:

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: MURATA MFG CO LTD

(72) Inventor: TANIGUCHI TETSUO **OKAMURA NAOTAKE**

(74) Representative:

(54) POLE ADJUSTMENT **METHOD FOR** LAMINATION CHIP LC **FILTER**

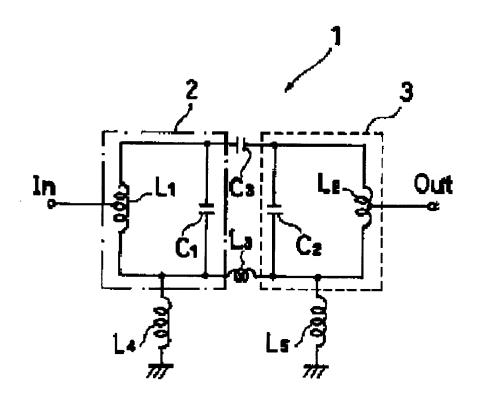
(57) Abstract:

PURPOSE: To easily move a pole by varying the inductance of a coupling coil and inserting a pole adjustment pattern as a frequency characteristic of a filter to the filter.

CONSTITUTION: A lamination chip LC filter 1 has a resonance circuit 2 comprising parallel connection of a resonance coil L1 and a resonance capacitor C1 and a resonance circuit 3 comprising parallel connection of a resonance coil L2 and a resonance capacitor C2. The filter 1 is made up of the circuits 2, 3 connecting them in parallel by using a coupling coil L3 and a coupling capacitor C3, and grounded via earth connection coils L4, L5 across both terminals of the coil L3. When a pole adjustment pattern sheet is inserted to the filter, the pole movement is adjusted as a frequency characteristic of the filter 1. For example, when the poles on the left and right are parted from the resonance frequency f0, the

inductance of the coil L3 is to be increased and it is easily attained by narrowing the size of the electrode pattern. Thus, the design of the pole position as the frequency characteristic of the filter 1 is simplified.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio



(19)日本国特計庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-48365

(43)公開日 平成5年(1993)2月26日

(51)Int.Cl.5

識別配号 庁内整理番号 技術表示箇所

H03H 7/01

Z 8321-5 J

H01F 15/00

D 7129-5E

H01G 4/40

321 9174-5E

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平3-209114

(22)出願日

平成3年(1991)8月21日

(71)出願人 000006231

株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

(72)発明者 谷口 哲夫

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(72)発明者 岡村 尚武

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(74)代理人 弁理士 中島 司朗

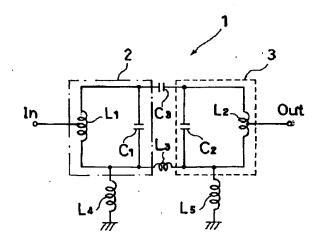
(54)【発明の名称】 積層チップLCフイルタのボール調整方法

(57)【要約】

(修正有)

【目的】 周波数特性としてのボール位置を簡単に移動 できる積層チップLCフィルタのボール調整方法を提供 する。

【構成】 共振コイルし、、L、の中間タップ部に入力 用或いは出力用の端子部In、Outを有し、該共振コ イルL、、L、及び共振コンデンサC、、C、が共にア ース接続用コイルし、、L、を介してアースされた2組 のLC並列共振回路2、3が、該共振コイルL、、Lz 及び該共振コンデンサC、、C、の一方の接続部の位置 にて、結合用コンデンサC。により結合されると共に、 もう一方の接続部にて、結合用コイルし、により結合さ れたLCフィルタ1において、前記結合用コイルし、の インダクタンスを調整して、ポールの移動を可能とす る。また、結合用コイルし、が形成された電極パターン の線幅を変化させてインダクタンスを調整し、ポールの 移動を可能としている。



1

【特許請求の範囲】

【請求項 1 】 共振コイルの中間タップ部に入力用或いは出力用の端子部を有し、該共振コイル及び共振コンデンサが共にアース接続用コイルを介してアースされた 2 組のLC並列共振回路が、該共振コイル及び該共振コンデンサの一方の接続部の位置にて、結合用コンデンサにより結合されると共に、同じく該共振コイル及び該共振コンデンサのもう一方の接続部であり、また前記アース接続用コイルとの接続部でもある位置にて、結合用コイルにより結合された回路構成をなす積層チップLCフィー10 ルタにおいて、

前記結合用コイルの有するインダクタンスを調整することにより、ボールの移動を可能ならしめることを特徴とする積層チップLCフィルタのボール調整方法。

【請求項2】 前記結合用コイルが形成された電極バターンの線幅を変化させることにより、該結合コイルのインダクタンスを調整し、ポールの移動を可能ならしめることを特徴とする積層チップLCフィルタのボール調整方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、積層チップLCフィルタを設計するにあたって、その周波数特性を改善するために必要となるボールの調整方法に関する。

[0002]

【従来の技術】積層チップLCフィルタは、小型、軽量、高性能、高密度実装性等の特徴を有するものであり、プリント基板における表面実装部品の一つである。その内容は、容量用電極を付与したセラミック誘電体シートを積層したコンデンサ成分と、インダクタ用電極を30付与したセラミック磁性体シートを積層したインダクタ成分やトランス成分を一体的に同時焼成することによって、完全モノリシック構造をなすLC回路を構成したものがある。

【0003】ところで、積層チップLCフィルタを設計するにあたっては、その周波数特性(遮断特性のこと)を改善するため、ボールの移動調整が必要となる。ここでボールとは、フィルタの周波数特性、即ち、減衰量(dB)-周波数〔MHz〕の関係を示すグラフにおいて、減衰量のビークを示す山形頂点部分を表現するものである。本発明者らは、特開平2-67810において、LCフィルタとして構成された単板状のバンドバスフィルタにおける周波数特性の調整方法について技術開示した。即ち、通常のバンドバスフィルタでは、コンデンサ、コイル等の各回路素子を変更せずしてボール位置を移動させるととは不可能であるが、本発明者らは、単板状に形成されたバンドバスフィルタにおいて、端子の取り出し位置を移動させるという技術を確立したのである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記技術 は、あくまでバンドバスフィルタの構造が単板状である が故に実現できるものであって、積層チップLCフィル

タのように立体積層構造をとった場合においては、端子 ピッチ及び端子位置が固定してしまうため、上記技術の ような端子取り出し位置を変更する方法を利用すること

は極めて困難であると言わざるを得ない。

[0005] 本発明はこのような現状に鑑みてなされたものであり、周波数特性としてのポール位置の移動を簡単に行うことを可能とする積層チップLCフィルタのポール調整方法を提供することを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、共振コイルの中間タップ部に入力用或いは出力用の端子部を有し、該共振コイル及び共振コンデンサが共にアース接続用コイルを介してアースされた2組のLC並列共振回路が、該共振コイル及び該共振コンデンサの一方の接続部の位置にて、結合用コンデンサにより結合されると共に、同じく該共振コイル及び該共振コンデンサのもう一方の接続部でもある位置にて、結合用コイルにより結合された回路構成をなす積層チップLCフィルタにおいて、前記結合用コイルの有するインダクタンスを調整することにより、ボールの移動を可能ならしめることを特徴としている。

【0007】また、本発明は、前記結合用コイルが形成された電極パターンの線幅を変化させることにより、該結合コイルのインダクタンスを調整し、ボールの移動を可能ならしめることを特徴としている。

[8000]

【作用】上記構成によれば、共振コイルと共振コンデンサから形成される2組のLC並列共振回路が、結合コンデンサと結合コイルにより結合されて積層チップLCフィルタが形成される。また、夫々の共振回路については、共振コイルの中間タップ部に入力用或いは出力用の端子部が設けられている。更に、これらの共振コイル及び共振コンデンサは共に、アース接続用コイルを介してアースされている。

[0009] 一方、結合コンデンサによる上記2組の共振回路の結合位置については、各共振回路における共振コイルと共振コンデンサの片方の接続部となっている。また、結合コイルによる結合位置については、該共振コイル及び該共振コンデンサの接続するもう片方の接続部となっており、更に、アース接続用コイルとの接続部にもなっている。

【0010】以上のように形成された積層チップLCフィルタ回路において、結合コイルのインダクタンスを変化させることにより、フィルタの周波数特性としてのボールが移動する。この場合、結合コイルが形成された電極パターンの線幅を変化させることにより、結合コイルのインダクタンスが変化する。また、かかる方法にてイ

ンダクタンスを変化させた該結合コイルの電極パターン シートを一積層成分として挿入することにより、ポール が移動した積層チップLCフィルタが得られる。 [0011]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図面に従って具体 的に説明する。図1は、本発明に係る積層チップLCフ ィルタの等価回路を示す回路図である。この積層チップ LCフィルタ1は、共振コイルし、と共振コンデンサC 1とを並列接続してなる共振回路2(図中、一点鎖線で 囲む内部の回路のこと)と、共振コイルし、と共振コン 10 デンサC、とを並列接続してなる共振回路3(図中、破 線で囲む内部の回路のこと)との2組のLC共振回路 を、結合コンデンサC、と、結合コイルL、によって並 列接続したものであり、LCフィルタ回路を形成してい る。また、これらの共振回路2、3は、夫々前記結合コ イルし、の両側端子部分にてアース接続用コイルし、及 びL、を介してアースされている。

【0012】ととで、共振回路2を入力側とした場合に は、その共振コイルし、の中間タップ部に入力リード端 子 I n が設けられる。また、共振回路 3 は反対に出力側 20 となり、その共振コイルし、の中間タップ部に出力リー ド端子Ou tが設けられる。一方、上記構成のLCフィ ルタ回路の特性については、回路構成素子の各特性と、 共振コイルし、及びし、における入力リード端子Inと 出力リード端子Ou t のタップ位置とによって決定され る。そして、特定の周波数帯にある信号を通過させたり 遮断させたりする所謂フィルタ機能を実行することが可

【0013】図2は、図1で示す積層チップLCフィル タ1の等価回路が有する周波数特性を示すグラフであ る。このグラフにおいて、縦軸は減衰量(単位:dB) を、そして横軸は周波数(単位:MHz)を表してい る。グラフ曲線**①**は結合コイルし、=0.05nHのと きの、②はし、=1.0nHのときの、そして③はし、 = 2. 0 n Hのときの夫々の周波数特性を示している。 グラフから明らかなように、積層チップLCフィルタ1 の等価回路における結合コイルし、の有するインダクタ ンスを変化させることによって、左右のボールが移動す ることがわかる。具体的には、インダクタンスを大きく することにより(0.05nH→2.0nH)、左右の 40 ポール位置が共振周波数f。から遠ざかることが観察さ れる。

[0014] また、とのグラフからは、370~380 MHz付近の周波数帯域にある信号については減衰量が 0 d Bであることから完全に通過させ、ポール位置付近 の周波数帯域にある信号については遮断することが観察 できる。即ち、ポールを移動させるということは、フィ ルタ設計における遮断特性を設計する上で大変重要なポ イントとなり得るものなのである。

チップLCフィルタ1の構成を示す分解斜視図である。 即ち、この図は、図1で示す等価回路を積層部品として 立体構成したものを示している。積層成分としては、セ ラミック誘電体シートの表面に、金属膜で各電極パター ンを形成した電極パターンシート(図面上、斜線を施し てある部分が印刷された電極部分を示す) 及び各電極バ

ターンを仕切るセラミック誘電体シートであるダミーシ ートを使用し、これらを積層した後、焼成して積層部品 となす。

【0016】この積層チップLCフィルタ1は、アース 側のコンデンサパターンシート10(アースパターンシ ート)と、これに対向し、その上面に積層されるコンデ ンサバターンシート11と、その上面に積層されるダミ ーシート12~15と、更にその上面に積層されるコイ ルバターンシート16と、その上面に積層されるダミー シート17、18と、更にその上面に積層されるボール 調整パターンシート19と、その上面に積層されるダミ ーシート20、21と、更にその上面に積層されるシー ルドバターンシート22と、その上面に積層される表面 保護シート23とから構成される。

【0017】積層チップLCフィルタ1の上記構成にお いて、コンデンサバターンシート10及び11は、図1 で示した等価回路における回路素子としての共振コンデ ンサC₁、C₂及び結合コンデンサC₃を形成してい る。また、コイルパターンシート16上に、左右2つ形 成された略コの字形のコイルパターンは、共振コイルし , 及びL,を形成している。更に、略コの字形のかかる コイルバターンの中央部からコイルバターンシート16 の外縁部に延長された部分160、161については、 30 入力リード端子 In及び出力リード端子 Outを形成し ている。

【0018】また、ポール調整パターンシート19は、 結合コイルL,及び2つのアース接続用コイルL,、L , を形成している。ポール調整パターンシート19は、 積層チップLCフィルタlの周波数特性としてのポール の移動調整を可能ならしめるために挿入されるものであ り、そのための方法としては、図2で説明したように、 結合コイルし、の有するインダクタンスを変化させれば よい。より具体的には、ポール調整パターンシート19 上に形成された結合コイルし、の電極パターンの線幅寸 法a(図面上、両矢印で示す距離aのこと)を変化させ ることにより、そのインダクタンスを変化させることが 可能である。即ち、線幅寸法aを広くすることでインダ クタンスを小さくすることができ、逆に狭くすることで インダクタンスを大きくすることができる。

【0019】とのように、積層チップLCフィルタ1の 周波数特性(特に遮断特性)を改良する上で、例えば、 図2上に示す左右のポール位置を共振周波数f。から遠 くしたい場合には、結合コイルし、のインダクタンスを 【0015】図3は、ボール調整パターンを有する積層 50 大きくすればよいので、結局、結合コイルし、の電極パ ターンの線幅寸法 a を狭めることにより、簡単にその目 的を達成することが可能となるのである。

【0020】なお、上記各シート10~23が全て積層された状態において、電極バターンシート10、11、16、19、22に形成された各電極は、積層部品の内部に在する内部電極を構成する。また、図面からも明らかなように、それら内部電極を構成する各電極バターンは、夫々の電極パターンシート10、11、16、19、22の外縁部まで延長されているため、積層された状態において、各電極の端子は積層部品の外側面部に露り出する。そとで、露出した所定の端子電極間を積層部品の外側面部で接続することにより、積層チップLCフィルタ1の回路が形成されるのである。

【0021】図4は、ポール調整パターンの線幅(図3 のポール調整パターンシート19 における距離 a のと と)を変化させたときにおける、積層チップLCフィル タ1の周波数特性を示すグラフである。なお、このグラ フの構成は図2で示したグラフと同じであり、縦軸に減 衰量 (単位: dB) が横軸に周波数 (単位: MHz) が 示されている。グラフ曲線のは線幅を2.3 mmとした 20 ときの、グラフ曲線②は線幅を1.3mmとしたとき の、グラフ曲線のは線幅を0.5mmとしたときの夫々 の周波数特性を示している。グラフから明らかなよう に、ポール調整パターンの線幅aを狭くするに伴い(a = 2. 3 m m → 0. 5 m m)、左右のポールの位置が共 振周波数f。の位置から遠ざかることが観察できる。こ れは、ポール調整パターンの線幅aを狭くすることによ って、結合コイルし,の有するインダクタンスを大きく したことの結果である。

[0022]

【発明の効果】以上の本発明によれば、積層チップLC フィルタにおいて、コンデンサやコイル等の回路素子を 形成した電極のパターンを変更することなく、ボール調* *整パターンを挿入するととにより、簡単にポールを移動 させるとが可能となる。また、かかるポール調整パタ ーンとしてはコイルパターンを構成しており、該コイル の有するインダクタンスについては、そのパターンにお ける線幅を調整するだけで、自在に変化させることが可 能である。即ち、ポール調整パターンのパターン変更に ついては、極めて簡単に実施することができる。

【0023】従って、積層チップLCフィルタの周波数特性(特に、遮断特性)としてのボール位置の設計は極めて簡単となる。また、他の回路構成電極パターンシートと同様に、インダクタンスを調整したボール調整パターンシートを積層させることによって簡単に製品化できるという効果も奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る積層チップLCフィルタの等価回路を示す回路図である。

【図2】図1で示す積層チップLCフィルタの等価回路 が有する周波数特性を示すグラフである。

【図3】ポール調整パターンを有する積層チップLCフ 0 ィルタの構成を示す分解斜視図である。

【図4】ボール調整パターンの線幅を変化させたときに おける、積層チップLCフィルタの周波数特性を示すグ ラフである。

【符号の説明】

1 積層チップLCフィルタ 10、11 コンデンサパターンシート 16 コイルパターンシート 19 ポール調整パターンシート C₁、C₂ 共振コンデンサ C₃ 結合コンデンサ L₁、L₂ 共振コイル

結合コイル

【図1】

